



PRODUCT SHEET

Summit

Polish version

Index

Przegląd modelu3

Kluczowe cechy.....4

Specyfikacja.....5-6

Zawartość opakowania7

Dodatkowe informacje7



PRZEGLĄD MODELU

Summit

Reimagine performance

Summit to obudowa PC w formacie ATX, która łączy wyrazisty skandynawski design z wysoką wydajnością w grach. Wyróżnia się detalami z giętego drewna z certyfikatem FSC, dopasowanymi, pełnymi drewnianymi nóżkami oraz dopracowanymi wykończeniami, nadającymi jej charakterystyczny, meblowy wygląd.

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych, wysokowydajnych podzespołach, Summit oferuje trzy mocne wentylatory Momentum 14, miejsce na karty graficzne o długości do 425 mm, obsługę chłodnic do 360 mm z przodu i na górze oraz kompatybilność z płytami głównymi z odwróconymi złączami. Nowoczesne wnętrze z wyjmowanymi uchwytami i zintegrowanym prowadzeniem kabli zapewnia wygodny montaż oraz estetyczne, uporządkowane wykończenie.



Kluczowe cechy

- ▶ Wyrafinowane wykończenie z wielowarstwowego dębu lub orzecha z dopasowanymi, drewnianymi nóżkami korpusu z litego drewna.
- ▶ Wydajne chłodzenie powietrzem od razu po wyjęciu z pudełka dzięki trzem fabrycznie zainstalowanym wentylatorom Momentum 14 z łopatkami LCP.
- ▶ Miejsce na karty graficzne o długości do 425 mm z dołączonym regulowanym wspornikiem.
- ▶ Projekt przepływu powietrza z eleganckim, perforowanym frontem z siatki i zintegrowanym kanałem powietrznym dla GPU.
- ▶ Obsługuje dodatkowe chłodzenie z możliwością montażu chłodnic o długości do 360 mm z przodu i na górze.
- ▶ Ciesz się płynnym montażem dzięki beznarzędziowemu dostępowi oraz zdejmowanym uchwytem górnym i przednim.
- ▶ Uzyskaj estetyczne wykończenie dzięki uporządkowanemu wnętrzu i wbudowanym rozwiązaniom do prowadzenia kabli.
- ▶ Obsługuje płyty główne E-ATX o szerokości do 277 mm oraz płyty główne z odwróconymi złączami do formatu ATX.
- ▶ Wyposażony w łatwo dostępne złącza I/O: port USB typu C, dwa porty USB-A oraz gniazdo audio.
- ▶ Stwórz odpowiedni nastrój dzięki konfigurowalnemu oświetleniu ambientowemu ARGB Gen 2 (wersja Ambience).



Specyfikacje

Specyfikacja	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Kombinowane mocowania na dyski 3,5"/2,5"	2	2	2
Dedykowane mocowania na dyski 2,5"	2	2	2
Dedykowane mocowania na dyski 3,5"	0	0	0
Mocowania na napędy 5,25"	—	—	—
Gniazda rozszerzeń	7	7	7
Format	ATX	ATX	ATX
Kompatybilność z płytami głównymi	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX do 277 mm)
Obsługa płyt głównych ze złączami z tyłu	Tak	Tak	Tak
Kompatybilność z płytami głównymi ze złączami z tyłu	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Kompatybilność z PSU	ATX	ATX	ATX
Interfejs przedni	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
Dołączone wentylatory	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Miejsca montażowe na wentylatory z przodu	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm	3 × 120 mm lub 3 × 140 mm
Miejsca montażowe na wentylatory na górze	3 × 120 mm lub 2 × 140 mm	3 × 120 mm lub 2 × 140 mm	3 × 120 mm lub 2 × 140 mm
Miejsca montażowe na wentylatory z tyłu	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Miejsca montażowe na wentylatory na dole	—	—	—
Filtry przeciwpyłowe	PSU	PSU	PSU
Obsługa chłodnicy z przodu	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Obsługa chłodnicy na górze	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Obsługa chłodnicy z tyłu	120	120	120
Obsługa chłodnicy na dole	—	—	—

Specyfikacje

Specyfikacja	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Maksymalna długość PSU (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
Maksymalna długość GPU (mm)	425 mm (425 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 393 mm z przednią chłodnicą o grubości 30 mm)	425 mm (425 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 393 mm z przednią chłodnicą o grubości 30 mm)	425 mm (425 mm z zamontowanym przednim wentylatorem lub 393 mm z przednią chłodnicą o grubości 30 mm)
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
Przestrzeń na prowadzenie kabli (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
Przepusty kablowe	Tak	Tak	Tak
Paski na rzep	Tak	Tak	Tak
Dostęp bez użycia narzędzi	Panel przedni, panel górny, osłona PCIe, oba panele boczne, dolny filtr, górny wspornik, wspornik zasilacza (PSU)	Panel przedni, panel górny, osłona PCIe, oba panele boczne, dolny filtr, górny wspornik, wspornik zasilacza (PSU)	Panel przedni, panel górny, osłona PCIe, oba panele boczne, dolny filtr, górny wspornik, wspornik zasilacza (PSU)
Niewypadające śruby radełkowane	Uchwyt zasilacza, górny uchwyt chłodnicy	Uchwyt zasilacza, górny uchwyt chłodnicy	Uchwyt zasilacza, górny uchwyt chłodnicy
Panel przedni	Wentylowana stalowa siatka	Wentylowana stalowa siatka	Wentylowana stalowa siatka
Lewy panel boczny	Stal przemysłowa	Szkło hartowane	Szkło hartowane
Prawy panel boczny	Stal przemysłowa	Stal przemysłowa	Stal przemysłowa
Wymiary produktu (D × S × W)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
Wymiary opakowania (D × S × W)	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm
Masa netto	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
Masa brutto	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



Zawartość opakowania

Contenido del paquete

1 × obudowa komputera

1 × pudełko z akcesoriami

1 × instrukcja obsługi

Dodatkowe informacje

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



